

2024年5月14日

2023年度 通期 決算補足資料



日本電子材料株式会社

©2024 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

決算概要



(単位：百万円)

	2022年度 通期	2023年度 通期	増減額	対前年比 増減(%)	主な要因
売上高	20,781	17,461	△ 3,320	△ 16.0	非メモリ向けプローブカードは、国内先行需要向けの拡販が進んだことにより底堅く推移したが、メモリ向けプローブカードは、海外半導体メーカー向けの拡販が進んだものの、市場の冷え込みの影響による主要顧客の需要の落ち込みが大きかった為、前連結会計年度を下回る。
売上原価	13,393	12,217	△ 1,175	△ 8.8	
売上総利益	7,388	5,243	△ 2,145	△ 29.0	年明け以降は、売上高の増加に伴う工場稼働率の改善及び高付加価値製品の受注、並びにコスト削減等により回復傾向となったものの、年間を通じての売上高の減少の影響を補うことは出来ず、前連結会計年度を下回る。
販管費	4,183	4,373	189	4.5	
営業損益	3,205	870	△ 2,335	△ 72.8	
営業外損益	132	136	3	2.9	
経常損益	3,338	1,007	△ 2,331	△ 69.8	
特別損益	126	—	△ 126	—	熊本事業所における設備投資に対する熊本県企業立地促進補助金
税前純損益	3,465	1,007	△ 2,458	△ 70.9	
法人税等	853	384	△ 468	△ 54.9	
親会社株主に帰属 する純損益	2,612	622	△ 1,989	△ 76.2	

©2024 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

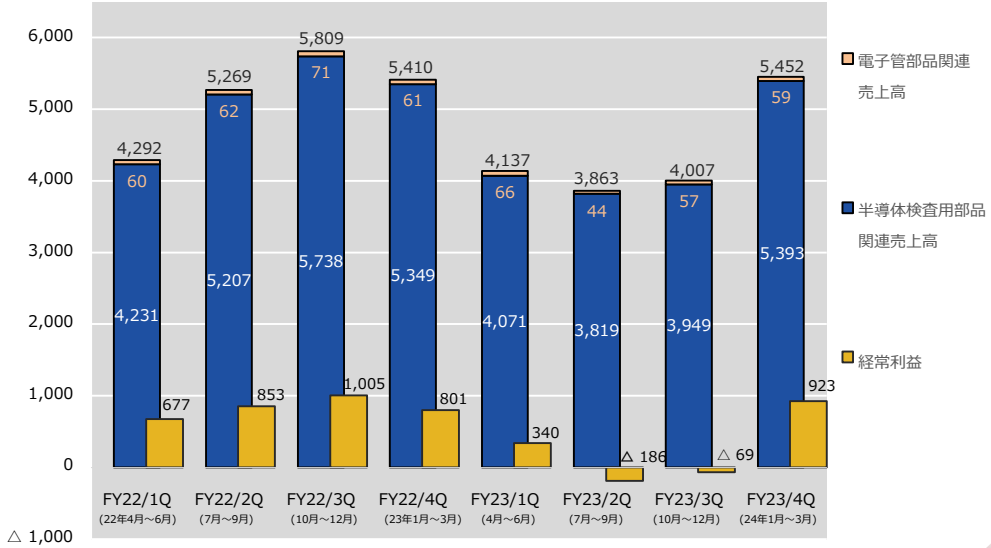
Your Probing Partner

1

売上高と経常利益の推移

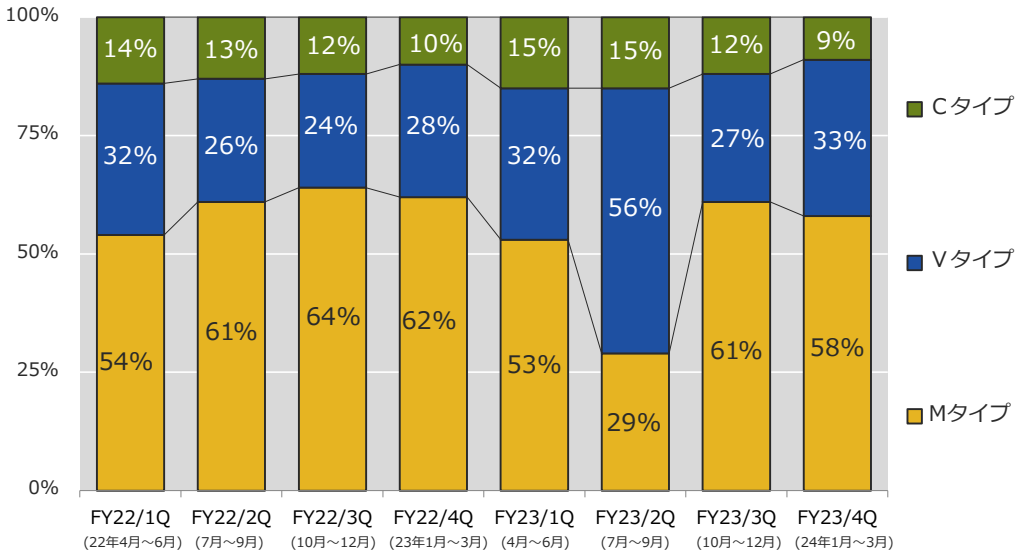


(単位：百万円)



Your Probing Partner

プローブカードタイプ売上高構成比の推移

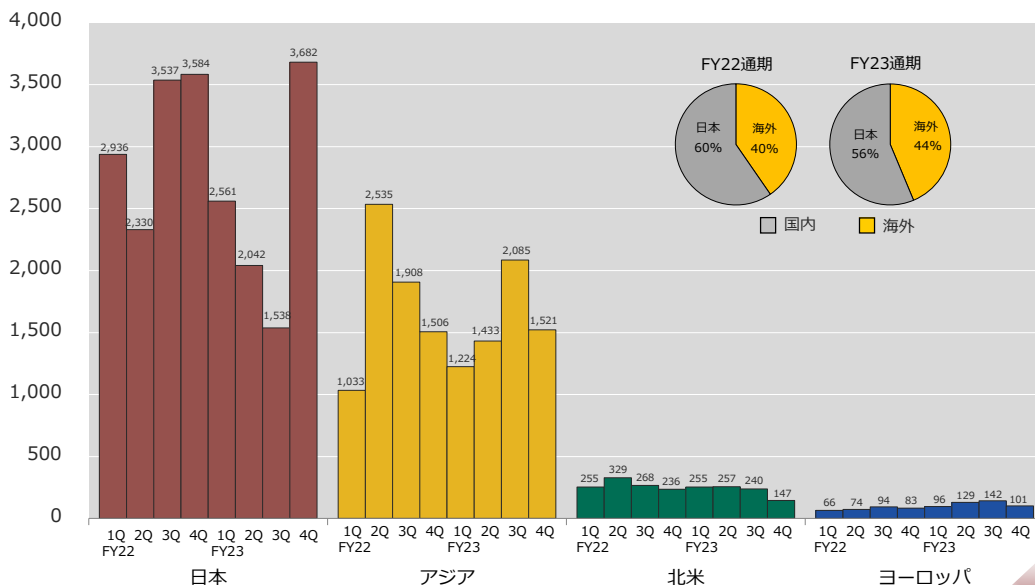


Your Probing Partner

地域別売上高推移



(単位：百万円)



Your Probing Partner

連結貸借対照表



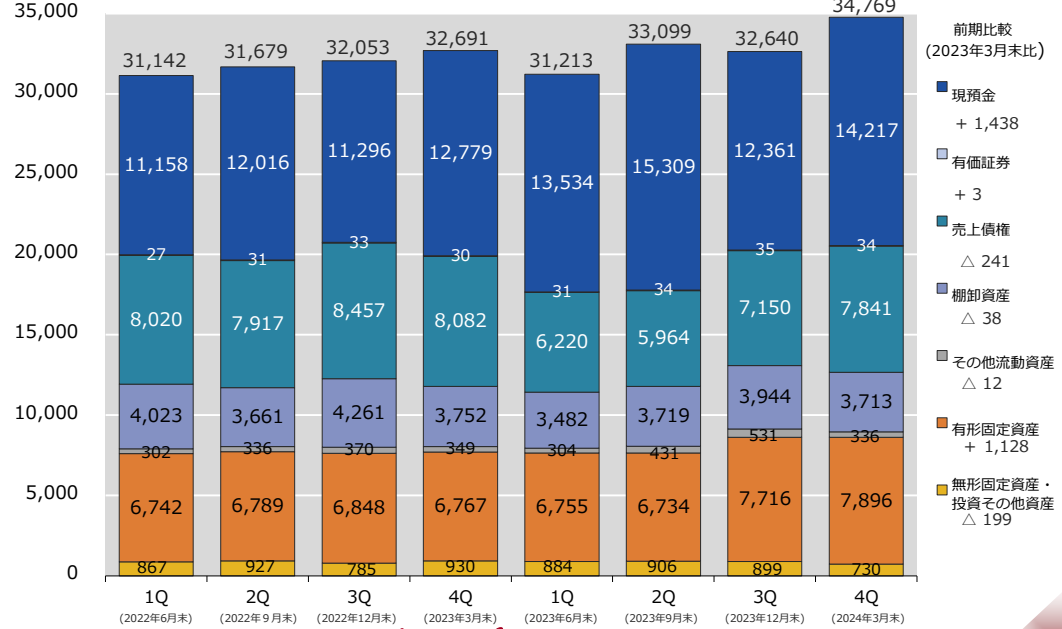
(単位：百万円)

	2023年3月31日		2024年3月31日		増減額
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)	
資産の部					
流動資産	24,994	76.5	26,143	75.2	1,148
有形固定資産	6,767	20.7	7,896	22.7	1,128
無形固定資産	202	0.6	186	0.5	△15
投資その他の資産	727	2.2	543	1.6	△184
資産合計	32,691	100.0	34,769	100.0	2,077
負債の部					
流動負債	5,493	16.8	5,519	15.9	25
固定負債	2,955	9.0	4,580	13.2	1,624
負債合計	8,449	25.8	10,099	29.1	1,650
純資産の部					
株主資本	23,819	72.9	23,969	68.9	150
その他の包括利益累計額	422	1.3	700	2.0	277
純資産合計	24,242	74.2	24,670	70.9	427
負債純資産合計	32,691	100.0	34,769	100.0	2,077

Your Probing Partner

資産

(単位：百万円)



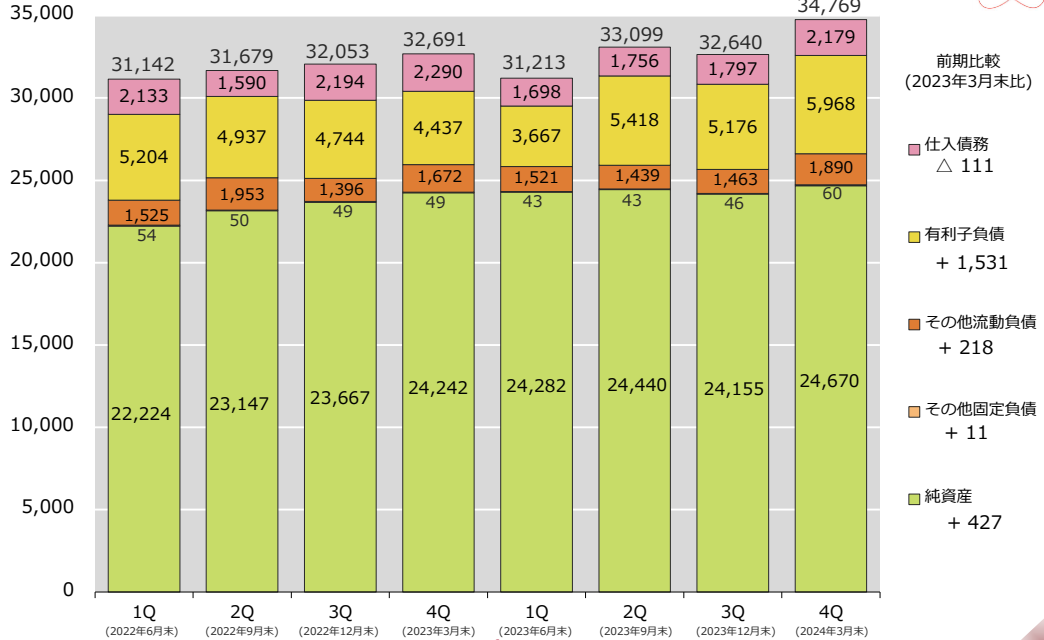
©2024 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

Your Probing Partner

6

負債純資産

(単位：百万円)



©2024 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

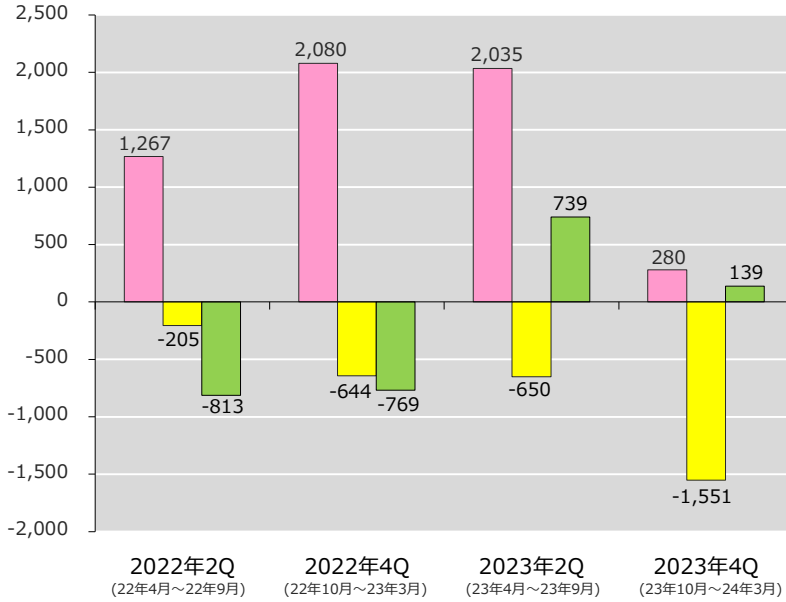
Your Probing Partner

7

キャッシュ・フロー



(単位：百万円)



2024年3月末
キャッシュ・フロー 主な内訳
(単位：百万円)

営業CF

税前利益 + 1,007
減価償却費 + 1,065
賞与引当金の減少 △ 36
売上債権 + 398
仕入債務 △ 220
法人税等の支払額 △ 111

投資CF

有形固定資産取得 △ 1,918
定期預金払戻Net △ 298

財務CF

短期借入金の純減 △ 500
長期借入金による収入 + 2,000
長期借入金の返済による支出 △ 1,023
社債の発行による収入 + 984
配当金の支払 △ 503

©2022 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

Your Probing Partner

8

投資



(単位：百万円)

	2023年度	2024年度(予想)
開発費	1,634	1,900
設備投資	2,174	4,400
減価償却	1,064	1,100

©2023 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

Your Probing Partner

9

2024年度見通し



(単位：百万円)

	2023年度 実績	2024年度予想	
		上期	通期
売上高	17,461	9,500	21,000
営業利益	870	700	2,400
経常利益	1,007	660	2,200
親会社株主に帰属 する当期純利益	622	450	1,600

配当は年間40円（第2四半期末20円、期末20円）を予定しております。

Your Probing Partner

©2023 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

10



将来の見通しに関する記述について

本資料で記述されている予想値および計画値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。

そのため様々な要因の変化により、実際の業績等は記述されている数値とは異なる結果になる可能性があることをご承知おきください。

Your Probing Partner

©2023 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

11



JEM

Your Probing Partner

©2024 All Rights Reserved-JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

Your Probing Partner